# SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration

1151112

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151112

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.




Mémoire de configuration et des programmes pour l'enregistrement des programmes d'application, des licences et d'autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 8 Go.

## Avantages

- Mémoire des programmes d'application, des licences et d'autres fichiers dans le système de fichiers de l'API
- Mémoire de programme et de configuration

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1151112 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRADZA |
| Product key | DRADZA |
| GTIN | 4063151149031 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85235190 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Support de stockage |
| Application | Mémoire des programmes/de configuration |
| Position de montage | vertical |
| Type de mémoire | FLASH-EPROM |
| Taille de la mémoire | 8 Goctet(s) |
| Partitionnement (Conteneur sous licence) | 64 Moctet(s) (pré-partitionné) |
| Partitionnement (Système de fichiers superposé) | 7,5 Goctet(s) (pré-partitionné) |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,264 W |

Alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 3,3 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 2,7 V DC ... 3,6 V DC |
| Courant absorbé typique | typ. 80 mA |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Matériau du boîtier | Plastique |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Position de montage | vertical |

# SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Mémoire de programme/configuration

1151112

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151112

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000192 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr